# 해도사 소개



해도사

30 Oct, 2025

### HAEDOSA 정체성



### 문제를 풀고 (解)

- 복잡한 문제를 분석하고 해결책 제시
- Solution Expert

### 길을 제시하며 (道士/導師)

- 깊은 통찰과 경험으로 조직을 이끄는
- Master / Guide

### 항로를 그린다 (海圖士)

- 미지의 세계를 탐험하고 새로운 항로 설계
- Navigator

### 마스터



- 성을대 물리 박사, 애리조나대 연구원, 삼성 MI 연구원
- 서울대 물리 박사 수료, 해도사
- 포항공대 영상처리 박사 수료, 삼성 생기연 연구원
- ♥ 서울대 기계 석사, 삼성 MI 연구 원

- ♥ KIST 환경공학 박사, 해도사
- 서울대 통계 석사, 해도사
- 카이스트 물리학 및 전기전자 학사, 해도사
- 광주과학기술원 학사, 넥슨코리 아
- 서울대 물리학 박사 수료, 해도 사

## 핵심역량



- Physics Simulations (물리 시뮬레이션)
  - □ 제1원리 기반 계산 솔루션
- High-Performance Computing (고성능 컴퓨팅)
  - □ 병렬화 및 GPU 가속 솔루션
- 산업용 소프트웨어
  - □ 정밀하고 효율적인 산업 특화 솔루션
- 산업용 (Vertical) AI
  - □ 산업 도메인 특화 인공지능 솔루션
- ⇒ 복잡하고 정밀한 문제 해결을 위한 맞춤형 솔루션

## 프로젝트 경험



#### 2021-2024

■ A사: OCD 물리 엔진 및 고성능 머신러닝 기술 개발

#### 2021

■ T사: SEM 물리 엔진 개발

#### 2022-2027

■ 국가과제: OCD 계측장비 개발

#### 2024-2026

■ 국가과제: Raman-Ellipsometry 융합 측정장비 개발

#### 2024-2025

■ K연구소: SE 계측 Software 엔진 및 GUI 개발

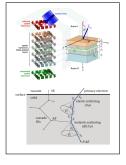
#### 2025

- K사: 홀 검사, AI 분류, Holotomography
- M사: 반도체 이미지 결함 이상 감지
- I사: 아노다이징 스펙트럼 분석 및 색상 분류
- I사: 웨이퍼 이미지 불량 검사

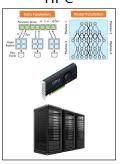
## 3D 계측을 위한 광학 시뮬레이션



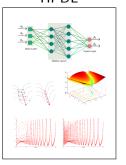
Simulation



HPC



### **HPDL**



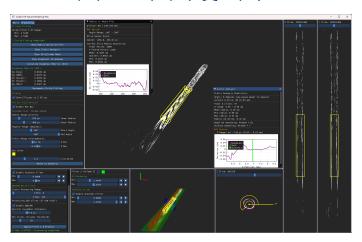
■ 시뮬레이션: 제1원리 기반 계산 솔루션

■ HPC: 병렬화 및 GPU 가속 솔루션

■ HPDL: 스펙트럼 전용 고정밀 딥러닝 솔루션

### 홀로토모그래피 3D 시각화 및 계측 GUI



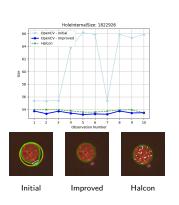


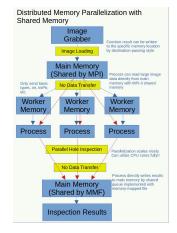
- 실시간 3D 시각화 (CUDA+PBO) 및 계측 소프트웨어
- 직관적인 GUI로 정밀한 3D 분석 지원

## 홀 검사 소프트웨어



- 홀 측정의 정밀도 향상
- 멀티프로세스 공유메모리 병렬화를 통한 택타임 개선





# 문맥 기반 AI 홀 분류

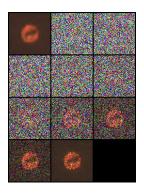


	문맥 사전			
No	Model	Hole Code	문맥이미지	
1	V11-118-A0	T01	. (8)	
		T02	문맥코드	
2	W12-077-A0- AOI	T01	<u> </u>	
		T02	↓	
		T03		
3	X01-037-A0	T01	→ → →	결함코드
		T02		
4	X04-040-A0	T01	평가이미지 딥신경망	
		T02	당시에비에 답인성당	

- 단일 모델 다품종 분류
- 특허 기술

# 생성 AI를 이용한 초고해상도

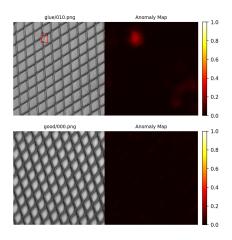




■ 고품질 이미지 복원 및 향상

## 생성 AI를 이용한 이상 탐지





- 정상 이미지만으로 학습하여 이상 영역 탐지 및 위치 특정
- 생성 AI 기반 비지도 학습 이상 탐지 기술

11/1

# 결론



- 핵심 강점: 물리 시뮬레이션, HPC, 산업용 AI를 결합한 통합 솔루션
- 검증된 기술: 3D 계측, 고정밀 검사, AI 분류, 생성 AI 기반 초고해상도 및 이상탐지
- 산업 파트너십: 첨단 제조 산업의 신뢰할 수 있는 기술 파트너